

群聯電子 2025 年第二季合併財報公告

本公司除揭露金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)^{註 1} 財務資訊外，另補充非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)^{註 1-2} 財務資訊(請參閱附表【補充資訊】)，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

2025 年第二季：金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)財務資訊

- 本季合併營業收入淨額為新台幣 178.90 億元，較前季增加 29.3%，較去年同期增加 12.6%。
- 本季合併毛利率為 29.1%，較前季減少 1.8 個百分點，較去年同期減少 5.8 個百分點。
- 本季合併營業利益為新台幣 23.46 億元，較前季增加 102.0%，較去年同期增加 17.5%。
- 本季合併本期淨利為新台幣 7.45 億元，每股盈餘為新台幣 3.60 元。

合併營業收入

本公司 2025 年第二季之合併營業收入淨額為新台幣 178.90 億元，較前季增加 29.3%，較去年同期增加 12.6%。

合併營業毛利及毛利率

本季合併營業毛利為新台幣 51.99 億元，較前季增加 21.5%，較去年同期減少 6.2%。本季合併毛利率為 29.1%，較前季減少 1.8 個百分點，較去年同期減少 5.8 個百分點。

合併營業費用

本季營業費用為新台幣 28.53 億元(佔營業收入 15.9%)，前一季營業費用為新台幣 31.19 億元(佔營業收入 22.5%)，去年同期營業費用為新台幣 35.44 億元(佔營業收入 22.3%)。

本季營業費用主要項目包括：

- ◆ 研究發展費用新台幣 22.48 億元(佔營業收入 12.6%)，低於前一季之新台幣 25.66 億元(佔營業收入 18.5%)，低於去年同期之新台幣 28.53 億元(佔營業收入 18.0%)。
- ◆ 推銷費用新台幣 3.71 億元(佔營業收入 2.1%)，高於前一季之新台幣 3.47 億元(佔營業收入 2.5%)，低於去年同期之新台幣 4.00 億元(佔營業收入 2.5%)。
- ◆ 管理費用新台幣 2.10 億元(佔營業收入 1.2%)，低於前一季之新台幣 2.44 億元(佔營業收入 1.8%)，低於去年同期之新台幣 2.69 億元(佔營業收入 1.7%)。

合併營業利益與營業利益率

本季營業利益為新台幣 23.46 億元，較前季增加 102.0%，較去年同期增加 17.5%。本季營業利益率為 13.1%，高於前一季之 8.4%；高於去年同期之 12.6%。

合併營業外收支與所得稅

本季營業外淨損失為新台幣 13.45 億元，佔營業收入 7.5%。主要係綜合認列採用權益法認列之關聯企業損益之份額、外幣兌換損益及認列透過損益按公允價值衡量之金融資產損益之結果。本季所得稅費用為新台幣 2.56 億元。

合併本期淨利、淨利率及每股盈餘

本季本期淨利為新台幣 7.45 億元，較前季減少 34.7%，較去年同期減少 69.6%。本季淨利率為 4.2%，低於前一季之 8.2%；低於去年同期之 15.4%；每股盈餘為新台幣 3.60 元，低於前一季之 5.53 元；低於去年同期之 11.97 元。

合併現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

本季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 140.77 億元，佔總資產的 20.2%，前季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 185.38 億元，去年同期現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 165.83 億元。按公允價值衡量之流動金融資產包含基金、國內上市櫃股票及衍生性商品等相關金融商品投資。

合併應收帳款

本季應收帳款淨額合計為新台幣 109.48 億元，平均應收帳款週轉天數 55 日（以本季平均應收帳款淨額及當期銷貨收入年化為計算基礎），低於前季之 56 日；亦低於去年同期之 57 日。

合併存貨

本季存貨淨額合計為新台幣 290.89 億元，本公司存貨以應用於 Non-Retail 市場為大宗，本公司將持續密切觀察市場需求與公司策略進行存貨調節。本季平均存貨週轉天數 221 日（以本季平均存貨淨額及當期銷貨成本年化為計算基礎），低於前季之 253 日；亦低於去年同期之 235 日。

註 1. TIFRS 為 Taiwan-International Financial Reporting Standards 縮寫。

註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊，調節項目為股份基礎給付獎勵及所得稅影響數等，細節請參閱附表補充資訊。

市場近況摘要

群聯電子執行長潘健成表示，第二季面對全球儲存市場供貨持續緊張的挑戰，群聯將專注於中高階儲存應用布局，以產品價值取勝，並降低陷入低價競爭的風險。另外，我們也觀察到，NAND 控制晶片與 SiP/System-in-Package 儲存模組所需的 substrate 載板依舊供不應求，再加上封測廠產能排擠與漲價效應也使交貨時間延後。面對這些挑戰，群聯持續與供應鏈及客戶保持緊密溝通，盡力滿足全球訂單需求。

在產品面，群聯在手機市場的市佔穩健擴大，企業級 PCIe 5.0 SSD 營收已超越 PCIe 4.0，顯示伺服器與資料中心對高速儲存的需求穩步上升。同時，我們也透過客製化方案，協助車廠打造具差異化的車用儲存產品，持續提升市場占有率。另外，在 AI 領域，群聯的 aiDAPTIV+ 方案

已隨著 AITPC (AI Training PC) 導入校園而開始遍地開花，將持續推動普及化落地應用，為公司挹注正面成長動能。

潘健成接著強調，面對美元短期急速走貶帶來的出口商獲利壓力，群聯將持續推出高毛利產品並維持良好庫存管理，以穩定毛利率。再者，由於我們主要原料多以美元計價與支付，這有助於平衡匯率波動的影響，並透過審慎管理美元資產與負債部位，降低業外匯兌損失風險。同時，我們認為 NAND 儲存市場後續可能的供貨緊張及企業級 SSD 需求的持續成長，因此啟動第三次可轉換公司債發行，強化資本以應對市場未來的機會與挑戰。



【補充資訊】
非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)
財務資訊調節表

新台幣/百萬元		2025 年第二季	2025 年第一季	2024 年第二季	Q/Q (%)	Y/Y (%)
TIFRS	營業利益	2,346	1,162	1,997	101.9%	17.5%
	營利率(%)	13.11%	8.39%	12.56%		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本(回轉)	(1)	(3)	26		
Non-TIFRS	營業利益	2,345	1,159	2,023	102.3%	15.9%
	營利率(%)	13.11%	8.37%	12.73%		

TIFRS	稅後淨利	745	1,141	2,451	(34.7%)	(69.6%)
	淨利率(%)	4.16%	8.24%	15.42%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	3.6	5.53	11.97		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本(回轉)	(1)	(3)	26		
	所得稅影響數	-	-	(4)		
Non-TIFRS	稅後淨利	744	1,138	2,473	(34.6%)	(69.6%)
	淨利率(%)	4.16%	8.22%%	15.56%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	3.6	5.52	12.08		

註 1：請注意：本表所提供，非以金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)製作之補充財務資訊(簡稱「補充資訊」，為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告之補充而非替代資訊，補充資訊之調節項目為股份基礎給付酬勞成本及所得稅影響數等。最終實際盈餘分配將依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告為準。

註 2：若有數值不等，係因計算取位四捨五入造成。

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 23 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 4000 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA（原 TMC 東芝記憶體）、美光 Micron、威騰 WDC、三星、SK Hynix 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 70%營收貢獻度來自於『非消費型』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、NAND 控制晶片與儲存模組的供應鏈夥伴、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

[關於群聯電子]

群聯電子（Phison Electronics Corp.）長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片（NAND Controller）及存儲解決方案（NAND Storages）領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD（PCIe/SATA/PATA）、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。